# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2003-014860

(43)Date of publication of application: 15.01.2003

(51)Int.CI.

G01T 1/24

(21)Application number: 2001-197648

(71)Applicant: TOSHIBA CORP

(22)Date of filing:

29.06.2001

(72)Inventor: WATANABE NAOTO

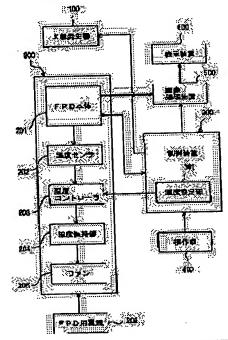
(54) RADIATION DETECTOR AND RADIATION INSPECTION EQUIPMENT

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent damage or dew formation due to environmental temperature by sustaining good detection characteristics of a flat panel

type X-ray detector.

SOLUTION: A radiation detector comprising radiation detecting members arrange in matrix and reading out detection signals from respective members in a specified sequence is further provided with means for retaining the radiation detector at a specified temperature. According to the arrangement, detection characteristics can be sustained stably during operation and dew formation or damage can be prevented at the time of non-operation.



### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国<del>特外</del>才(J.P)

(12) 公開特許公報(A)

(II)特許出版公開報号 特別2003 — 14860

(P2003-14860A)

(23)公開日 平成15年1月15日(2003.1.15)

(51) list.CL' GO 1 T 1/24 政則記号

F1 G01T 1/24 ティル) (事物) 2G08B

審査論表 未請求 請求項の数14 OL (全 12 頁)

(21) 出職番号

传算2001-197648(P2001-197648)

(71) 出票人 000003078

株式会社東芝

東京都灣区芝浦一丁目1番1号

(22)出版日 平成13年6月29日(2001. 8. 29)

(72)発明者 議選 頂人

杨木凤大田原市下石上学東山1885春の1

株式会社東芝素泉工場内

(74)代題人 100088161

**中国士 外川 英明** 

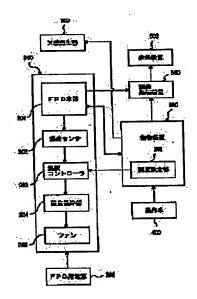
Fターム(学事) 20068 HB01 FF02 0021 1105 1136

## (54) 【発明の名称】 放射熱検出器および放射熱検査整盤

#### (57)【要约】

【課題】 ブラットパネル型×鉄模出器の検出特性を良好に維持し、環境温度による破損や結論の発生を助止する。

【解決手段】 放射線を検出する部材がマトリクス状に 配列され、各部材からの検出信号が所定のシーケンスで 設み出される放射線検出器において、この放射線検出器 を所定温度に保持するための温度保持手段を備えた。こ れにより、総動時には検出特性を安定に保ち、非総動時 には結婚の発生や損傷を防止することができる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 放射線を検出する部材がマトリクス状に 配列され、各部材がらの検出信号が所定のシーケンスで 読み出される放射線検出器において。

この放射線検出器を所定温度に保持するための温度保持 手段を備えたことを特徴とする放射線検出器。

[請求項2] 前記温度保持手段は、放射線検出器を形成する筐体の外面に設けたことを持数とする請求項1に記載の放射線検出器。

[請求項3] 前記温度保持手段は、放射線検出器を形成する筐体の内部に配置される。前記マトリクス状に配列された放射線を検出する部状を支持する支持部状に設けたことを特徴とする請求項11に記載の放射線検出器。

【請求項4】 前記温度保持手段は、ベルチェ素子を備えていることを特徴とする請求項1ないし請求項3のいずれか1項に記載の放射條模出器。

[請求項5] 前記温度保持手段に、異常温度を検出したときに、前記温度保持手段の動作を強制的に停止させる異常温度検出手段を備えたことを特徴とする請求項1ないし請求項4のいずれか1項に記載の放射線検出器。 [請求項6] 前記筐体の内部に、前記放射線を検出する部材がら読み出された信号を増幅する増幅手段を備え、この増幅手段は、前記放射線を検出する部材を支持する支持部材に対して、所定の空気層を隔でて設けられていることを特徴とする語求項1ないし請求項5のいずれか1項に記載の放射線検出器。

[請求項7] 前記性体の内部に空気を取り入れる吸気 ロと、内部の空気を外部へ吐き出す排気口とを、前記性体に形成し、少なくとも前記排気口に空気の吐き出し方 向を変えるフードを設けたことを特徴とする請求項6に 記載の放射線検出器。

[請求項6] 放射線を検出する部材がマトリクス状に配列され、各部材からの検出信号が所定のシーケンスで、読み出される放射線検出手段を備えた放射線検査装置において、

前記放射線検出手段を所定温度に保持する温度保持手段 ト

この温度保持手段の保持温度を設定する温度設定手段と

を具備することを特徴とする放射線検査装置。

【請求項9】 前記温度設定手段は、前記温度保持手段に対して2以上の保持温度を設定することを特徴とする 請求項8に記載の放射線検査装置。

【請求項10】 射記温度設定手段による保持温度の設定を、前記放射線検査装置の稼動時と非稼動時とに応じて切替える切替え手段を備えたことを特徴とする誘求項8または請求項9のいずれか1項に記載の放射線検査装置。

【請求項11】 前記温度設定手段による前記放射線検査装置の非稼動時における保持温度の設定は、前記放射線検査装置の稼動時の保持温度が、それよりも低い温度

に設定することを特徴とする請求項目ないし請求項10 のいずれか1項に記載の放射線検査装置。

【請求項12】 前記放射線検出手段の温度を検出する 温度検出手段と、この温度検出手段により検出された温度が、所定の保持温度に対する許容温度範囲外にあると き、前記放射線照射手段による放射線の照射を禁止する インターロック手段とを具備することを持数とする請求 項目ないし該求項11のいずれか1項に記載の放射線検 登襲置。

(請求項13] 前記放射線検出手段の温度を検出する 温度検出手段と、

この温度検出手段で検出された温度を基にして、前記温度設定手段により前記放射線検出手段が稼動時の保持温度に達するまでの時間を予測する演算手段とを具備することを特徴とする請求項8ないし請求項11のいずれか1項に記載の放射線検査装置。

[請求項14] 前記演算手段によって予測された時間 を表示する表示手段を具備することを特徴とする請求項 1-3に記載の放射線検査装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

[発明の属する技術分野] 本発明は、通常フラットパネル型放射線検出器と呼ばれている放射線検出器と、この放射線検出器と、この放射線検出器と、この放射線検出器を備えた、医療用あるいは工業用として使用される放射線検査装置に関する。

Inone)

【従来の技術】被検体の放射線透視画像を得るための放 射線検出器として、従来からイメージインテンシファイ ア(以下、トールと略称する。)と頻像管あるいは固。 体操像素子 (例えば、Charge Coupled Device: Cで D) とを組合せたものが用いられている。これは、被検 体を透過したX線情報を光学情報に変換し、この光学情 報をデレビカメラに取り込んで、テレビモニタに画像と して表示したり、フィルムに焼き込んだりするものであ る。このような、1: 1: と撮像管あるいは〇〇〇とを、 組合せた放射線検出器に対し、より繊細な欠陥や病変を 検出したいという強いニーズに応える新しい放射線検出 器として、近時、半導体技術を駆使したフラットパネル 型放射線模出器 (Flat Panel Detector: FPD) が 開発されてきている。このFPDは、例えばガラス基板 上に形成されるスイッチング素子や容量を、放射線を電 荷などに変換する光導電膜などで覆うように形成した半。 **| 送休アレイであり、高解像度、軽量・コンパクトで、画** 像歪みも少ないという特徴を備えている。そこで、この FPDの概要について、図7ないし図10を参照して説: 明する。なお、FPDには、放射線を直接電気信号に変 換する直接変換型と、放射線を一旦光に変換し、その光 を電気信号に変換する間接変換型とがあるが、ここでは 直接変換型のFPDについて説明するものとする。

[0003] 図7は、FPDの-例の概略構成を示した

説明図である。FPDは、表面が放射線を電荷に変換す る変換膜で覆われた多数の画素 1から成り、画素 1かマ トリックス状に配列されて1画面を形成している。各画 素(には後述するように、入射した放射線に基づき変換 された電荷を審核する容量と、この容量に審検された電 荷を信号として取り出すためのスイッチング素子とか含 まれている。そして、そのスイッチング素子を介して母 画素1の電極がケート線G L」(j = 1~m; mは2以 上の整数) と信号線 S L 1 ( i'= 1~n; nは2以上の 整数)に接続されている。また、名ケート級G L.) は、 ゲート線駆動回路 2に接続されているとともに、信号線 SLiは、信号読み出し回路3に接続されている。 これ・ ・6・ゲート執駆動回路2および信号読み出し回路3は、タ イミング制御回路 4によって制御される。ゲート線 G L 」は、テレビジョンの走査線に相当し、ケート線駆動回 駆動信号の供給された当該ゲートはGL」に接続されて いる全ての画素1は、オン状態になるのに十分な励起状 態に置かれることになる。なお、ゲート線駆動回路 2 は、ゲート線G 亡1、G L 2、・・・G L mを順次走査する ように、1画面分の全てのゲート線GL)に、所定のタ イミングで順次駆動信号を供給するようにしてもよい し、あるいは、飛び越し走査として、奇数番目のゲート 独GL1、GL3、班GLm-1に駆動信号を順次供給 した後、 偶数番目のゲート線 G L 2、 G L 4、 ... G L m に駆動信号を順次供給するようにしてもよい。 また。信 号請み出し回路3は、各信号線8LIに対応して設けら れ、例えば図Bに示すように、電圧変換と入力信号の増 幅を行うプリアンプPAI~PAnと、各プリアンプP A 1~PAnからの出力を逐次スイッチングするマルチ プレクサラと、マルチプレクサラからのアナログ信号を デジタル信号に変換するA/D変換器6とで構成されて いる。なお、各信号級S Li から得られる信号は、画像 信号である。

【00.04】さで、F.P.Dを構成する画素 1の断面構造 の一例を、図りに模式的に示し、その等価回路を図り口 に示してあるので、次に、これらの図を参照して画案 1 について説明する。画素1は、ガラス基板11の上に形 成されるスイッチング素子としての薄膜トランジスタ (thin film transistor: TFT) 12や華統容量。1 3等を含んで構成されている。TFT 1.2は、ゲート電 - 掻 1.4 と、 ゲート 電極 1.4 を覆うように形成されたゲー ト絶縁膜 15 と、ゲート絶縁膜 15 正に形成されたソー ス電極 16 およびドレイン電極 1 7 とから成っている。 そして、ゲート電極するはゲート線GL」に接続され、 ソース電極1点は信号線8L(に接続され、さらにドレ イン電極17は、画素電極18に接続されている。 密秩 容量13は、画素電極18とパイアス電源19の負端子 と接続された下部共通電極20とが、発縁膜21を介し で対向して形成される構造となっている。また、ソース

電極15、ドレイン電極17および画素電極18を複うように、電荷阻止層22が形成されている。さらに、TFT12および歯核音型13を覆うように、放射線を電荷に変換する変換限23、誘電体層24、およびバイアス電源19の正端子に接続される上部共通電極25が順に形成されて画素容量ではが構成される。なお、変換限23用の材料としては、放射線を吸収して電荷に変換する効率の高い半等体材料、例えば、内空悪毒法によって500~1000μmの厚さに形成されるアモルファスセレニウム(a - Se)、限が用いられる。この半等体材料で形成された限は、光導電限とも存される。

【0005】次に、上記のように構成されているFPD の動作について説明する。放射線が変換膜2.3に入射す。 ると、この放射線が変換膜23中で吸収され、放射線量 に応じた電荷に変換される。変換限23と蓄積容量13 とは、構造上電気的に直列に接続された容重を形成する。 ので、バイアス電源19によって上部共通電極25と下 部共通電極20との間に、バイアス電圧を印加すること により、発生した電荷(電子、正乳)は、それぞれ極性。 の異なる電極に移動し、これによって審積容量 1-3 には、 所定の電荷が善後される。よって、画素「毎に、彼検体 を透過した放射線を電荷に変換して曲続するので、これ を画像信号として取り出すことによって、放射線画像を 形成することができる。FPDから画像信号を取り出す 方法は、以下のとおりである。すなわち、善枝容量1/3。 に蓄積された電荷は、TFT12をオン状態にするのに +分な電圧をゲート線 G L T に与えることにより、信号: - 森.S.し ) を介して外部に取り出すことができる。従う て、図フに示すように、ケート線駆動回路2を用いて、 ゲート線 G L J に順次あるいは 1 本おきに駆動電圧を供 経することにより、全画素(にわたって信号を読み出す ことができる。そして、各画素 1 から取り出された信号 は、信号終らし1の各列に接続された信号読み出し回路 3によって、それぞれ亜圧変換、増幅、A/D変換等が なされ、デジタル画像信号として放射線像の情報が検出 されることになる。

[0006] 以上説明したように、FPDは、放射線を電荷量に変換して審核する画素を、二次元状に多数配列して形成したものであり、1・1、とテレビカメラを組合せたものに比べて種々の特徴を備えている。例えば、解像度が高く歪みの少ない画像が得られ、さらに、放射線像の情報がデジタル画像信号として得られるので、画像処理が容易である。また、大幅な漢型化、経量化が図られるので、放射線検査装置への取付け構造が簡単となり、放射線検査装置の操作範囲が広がったり、小型経量化を実現したり、医療用の検査装置に用いる場合には、患者への圧迫感を経過することもできる。

#### [00007]

【発明が解決しようとする課題】上記のようにFPDは、半路体アレイで形成されており、内部に多数の半路

体能動素子を備えているので、稼動時にはこの能動素子 が発熱することになる。そのため、放射線の検出感度な どの特性を左右する部品 (例えば、変換膜) の温度も変 化し、その結果、安定した本来の画像が得られなくなる 、可能性があるという問題があった。 また、移動時に、 F P. Dの温度をかなり特度良くコントロールしないと、検 出特性が劣化して、有用な検査画像(FPDを、例えば 医療用の検査装置に用いた場合には、臨床上有用な画 像) が得られなくなる惧れもあった。例えば、FPDを 採用した循環器用×執診断装置によって、透視撮影を実 施しながら、連者に対してカテーテル操作をしている最 中に、FPDの検出特性が劣化するような事態が起こっ た場合には、透視画像が得られなかったり、得られても 不解明な透視画像でしかない状況下で、カデーデル操作・ をしなければならない事態を招くことにもなりかれない ものであった。一方、放射線検査装置の非稼動時には、 放射線検査装置の設置されている環境によっては、FP Dが低温に晒されることが子想される。F.R.D.は、低温・ では壊れる可能性があり、そのため、ある温度以下とな らないように加温することが必要であるが、そのような 手段は非稼動時にのみ必要となる。

[0008]上述のように、FPDは、TFTアレイの 上面に放射線を電荷に変換する変換膜が蒸差された構造 となっており、放射線の照射によって画素毎に善えられ た電荷は、TFT・アレイのスイッチングによって読み出 されるが、低温においては、TFTアレイと変換膜の熱 影張係数の違いから、変換膜が剥離し、二度と画像収集 ができなくなる可能性がある。また、FPDは、高温下 に長時間放置すると、再結晶化が生じて寿命が短くなる ことが知られており、設置環境によっては、非稼動時に 加温はかりてはなく、冷却が必要になる場合も考えられ る。このように、FPOは、稼動時の検出特性を安定化・ させるための温度範囲と、非稼動時の提倡を防止したり 寿命を短縮させないための温度範囲とは異なっているの で、両者を同じ手段で温度コントロールするのは、極め、 で無駄が多い。例えば、稼動時の環境温度が10~35 でであるのに対し、非尊動時の環境温度が一10~6.0 でとなる場合に、設定温度を30℃にしようとすると、 稼動時は問題ないものの、非稼動時は環境温度と設定温 度との差が大きいため、場合によっては、結婚を生じか れない。この結婚の発生は、電気回路のショートや電撃。 などを引き起こす原因となり、大きな問題となるもので ある。本発明はこのような問題を解決するためになされ たものである。

#### [0009]

[課題を解決するための手段] 上述の課題を解決するため、話求項1 に記載の発明は、放射線を検出する部材がマトリクス状に配列され、各部材からの検出信号が所定のシーケンスで読み出される放射線検出器において、この放射線検出器を所定温度に保持するための温度保持手

段を備えたことを特徴とする。これにより、移動時には 検出特性を安定に保ち、非稼動時には結ppの発生や損傷 を防止することができる。

【00.10】また、請求項目に記載の発明は、放射線を検出する部材がマトリクス状に配列され、各部材からの検出信号が所定のシーケンスで読み出される放射線検出手段を備えた放射線検査装置において、前記放射線検出手段を所定温度に保持する温度保持手段と、この温度保持手段の保持温度を設定する温度設定手段とを具備することを特徴とする。これにより、放射線検査装置の置かれている環境に応じて、放射線検査装置を安定に機能させることができる。

[0011]

【発明の実施の形態】以下、本発明に係る放射線検出器 と、この放射線検出器を備えた放射線検査装置の実施の 形態を、医療用のX線撮影装置に適用した場合を例とし て、図1ないし図6を参照して詳細に説明する。なお、 これらの図において、図フない七図 1/0 と同一部分には、 同二符号を付して示してある。図まは、本発明を適用した た、医療用のXQLを影響の一実施の形態の概略構成を 示した系統図である。この×鎮姆影装置は、被検体Pを 間にして対向配置されたX鉄発生器100およびフラッ トパネル型×鉄換出器(FPD)200と、これら×鉄 発生器100 やFPD 200をはじめとして、×鉄撮影 装置全体を制御する中枢的な機能を果たすコンピュータ。 やメモリ等を有する制御装置3.00と、制御装置3.00 に対して操作者が適宜設定操作などを行う操作卓400 と、FPD200から得られるデジタル画像信号に対し て暗調処理などを施しす画像処理装置500と、画像処 理装置500からの出力信号を表示する表示装置500 とを備えている。このように構成された×線撮影装置の -般的な動作は次のとおりである。×線発生器 100か ら照射されたX線は、被検体Pを透過してFPD200 に入射し、FPD200では、入射したX線量に応じた: 電荷量分布に変換される。そして、FPD200上に形 成された二次元的な電荷量分布は、図フで説明したゲー ト線駆動回路 2の動作に従い、ゲート線 G L J 毎に信号 **森SLIおよび信号読み出し回路3を介して、デジタル:** 画像信号として順次読み出され、画像処理装置 500で 階調処理などが施こされた後、表示装置600へ送ら れ、×線透視画像として表示される。

[DO 1-2] 次に、本発明に係る放射線検出器の特徴について説明する。図2は、本発明を適用した×線撮影装置に関連付けて、FPD2-0-0の一実施の形態を系統図で示したものある。FPD2-0-0は、既に図7ないし図1-0によって説明したものと同様な機能を表するFPD本体2-0-1を、このFPD本体2-0-1の温度を検出する温度センサ2-0-2の検出温度に応じて、FPD本体2-0-1を所望の温度とするように

制御する温度コントローラ203と、この温度コントロ - 5203の制御下で、FPD本体201を冷却あるい。 は加熱する温度保持部204と、温度保持部204によ る冷却あるいは加熱の効果を促進させるためのファン2 05と、FPD用電源205を備えている。FPD本体: 201の断面構造の一例を、図3に模式的に示してあ る。すなわち、F.P.D本体201は、例えばアルミを材 料として筐体201.6が形成され、内部に仕切板201 bが設けられている。仕切板201bの一方の面には、 表面が放射線を電荷に変換する変換膜23で覆われたマ トリクス状の画素 1 の構成要素が配置され、仕切板20 1/6の背面には、ゲート執駆動回路 2、信号読み出し回 路 3、タイミング制御回路 4 などを有する基板 2 0.1 c が配置されている。この画素1側と基板201c側と は、TAB (Tape Automatic Bonding) 201 dを介 して電気的に接続される。なお、筐体201 0の変換膜 23に対向する側の面(すなわち、×線の入射する側の 面) は、XQQ収率の低いCFRP: (Carbon Fiber: R e Inforced Plast ic) を材料とする板で構成されてい る。

【0013】基版2016に実装されている信号読み出 し回路3は、図8に示したように、プリアンプPA、マ ルチプレクサ5、A/D変換器 5 などを有し、これらの 能動素子は動作中に発熱源となる。変換膜23を含む画 素」の構成要素は、温度によって感度が不安定になるな と、放射線の検出特性に影響を受ける。よって、この発 独派からの独の、画素1側への直接的な影響を経滅させ』 るために、仕切板2016と画素1の構成要素および仕 切板2016と基板201cとの間には、空気度201 e を形成するように、スペーサ2011が介挿されてい る。また、性体2019の内面側にも空気層2019が 形成され、筐体2.0.1 e内の空気の流れを良好にするよ うに配定されている。温度センサ202は、FPD本体 201の筐体201a表面が、直接熱の影響を受ける変/ 換膜23で覆われた画彙1の構成要素に取付けられる。 ここでは、X線の入射する側とは反対側となる、筐体2 O 1 e の外側表面に取付けるものとする。ここに取付け られる温度センサ202の数は、1個でもよいし、複数 個設けて、最も温度の高い所と最も温度の低い所などを 検出したり、ある計算式に基づき算出した平均値を求め るようにしてもよい。また。温度保持部204も筐体2 O'1 a の表面が内部に設けられるが、ここでは、温度セ ンサ2 0 2 と同じく、×線の入射する側とは反対側の面 に設けるものとする。 さらに、ファン205は温度保持・ 部204に組合せてユニット化されている。

【0014】温度センサ202で検出された温度値は、 温度コントローラ203へ送られる。この温度コントローラ203には、後述する温度設定部301に設定されている目標温度に関する情報も入力されており、温度コントローラ203は、この情報と温度センサ202の検 出値とから、温度保持部204の動作を制御する。すなわち、目標温度の上限値と下限値が設定されていて、温度センサ202の検出値が目標温度の上限値を越えていれば、温度保持部204に冷却動作を開始させ、検出値が目標温度の下限値を下まわっていれば、温度保持部204に加熱動作を開始させる。また、温度センサ202の検出値が目標温度の上限値と下限値との間にあれば、加熱も冷却もさせないように、温度保持部204の動作を停止させる。

【0015】このように動作する温度コントローラ20 3と温度保持部204の回路構成の一実施の形態を図4。 に示してある。温度コントローラ203は、例えば冷却。 動作用としてのスイッチR1:1、R1:2、R1:3と、加。 熱動作用としてのスイッチR21、R22、R23を有 している。このうち、スイッチR12、R13とR2 2、R23は、互いに対向する辺に位置するようにフリー ッシ型に接続され、ブリッシの中点に位置するように、 温度保持部204が接続されている。この温度保持部2 0.4は、供給する電流の方向によって、冷却/加熱の動: 6作を可逆的に行う例えばベルチ工業子を構成要素とした: ものである。そして、ブリッシの一方の共通端はFP D 用電源206のプラス側に接続され、ブリッジの他方の 共通端は、ファン205を介してFPD用電源206の マイナス側に接続されている。そこで、温度コントロー ラ203において、温度センサ202の検出値と温度設。 京部301に設定されている目標温度の上限値: 下限値: とが比較され、検出値が上限値と下限値の間にあるとき は高全てのスイッチR 111ペR 13と、R21~R23 はオフ状態となっている。このような状態のもとで、検 出値が上限値を越えたときには、温度コンドローラ2.0 3 は冷却動作が必要になったと認識し、冷却動作用のスク イッチR11をオンにする。すると、スイッチR11に、 連動してスイッチR-1-2、R-1 3もオンとなり、スイッ チR12、R13を通じてブリッジの中点に位置する温 度保持部2.0.4に、実験矢印で示す方向に電流が流れ、 温度保持部204を構成するベルチェ素子は、冷却動作 を開始し、ファン205も回転する。そして、冷却が進 み、温度センザ202の検出値が、温度設定部301に 設定されている目標温度の上限値より下がると、スイッ チR1 1はオフとなり、スイッチR12、R13もオフ となって、冷却動作が停止される。

【0016】一方、温度センサ20名の検出値が、温度設定部301に設定されている目標温度の下限値をしたまわったときには、温度コントローラ203は加熱動作が必要になったと認識し、加熱動作用のスイッチR21をオンにする。すると、スイッチR21に連動してスイッチR22、R23を通してブリッジの中点に位置する温度保持部204に、破線矢印で示す方向に電流が流れる。このときの電流の向きは、実線矢印で示した冷却時の向きと逆にな

り、温度保持部204を構成するベルチ工業子は、加熱助作を開始し、ファン205も回転する。そして、加熱が進み、温度センサ202の検出値が、温度設定部301股定されている目標温度の下限値より上がると、スイッチR21はオフとなり、スイッチR22にR23もオフとなって、加熱動作が停止される。なお、ファン205は、ベルチ工業子の冷却/加熱作用を促進させるために、通常ベルチ工業子に取付けられている飲味フィンに展を吹き付けるために設けられたものであり、温度保持部204が冷却/加熱動作をしているときにのみ駆動されるようになっている。

【0017】ところで、本発明では、温度保持部204 :を2以上の保持温度で動作させることができるように、 温度設定部301での温度設定が可能となっている。す なわち、FPD本体201は、稼動時、すなわちX線域 影装置の電源が投入されて画像信号の収集が可能な状態 にあるときには、放射線検出感度などを良好に保つため に、所定の温度に保つことが必要である。この稼動時に FPD本体201を保持する温度をエキとすれば、温度。 設定部3.04 に稼動時の目標温度をエキと設定する。一 方、FPD本体2'01の非稼動時、すなわち×森撮影装 置が使用されていないような場合には、画像信号の収集 がされないので、放射線検出感度を維持するための温度 T1に保つ必要はなく、かつFPD本体201にも電源 が供給されていないので、船動衆子による発熱の問題も 気にすることはない。よって、FPD本体201は環境。 温度にのみ依存することになる。 しかしご FPD本体 2 0 1が低温に晒されると、画素 1上に落着されている変 換膜23が剥離するという重大な損傷を受ける傾れがあ り、さらに、高温下に長時間放置された場合には、再結 晶化が生して寿命を短縮させるという問題も指摘されて いる。そのため、非常動時にあってもFPD本体201 を所定温度範囲に保持することが必要となる。この非稼 動時にFPD本体2:01を保持する温度を、T2以上T

【0018】図5は、FPP本体201の保持温度の一例を示したものであり、(e) は、移動時、(b) は、非解動時の様子を示している。すなわち、温度設定部301に移動時の目標温度をT1=30℃に設定するものとすれば、温度センサ202の検出温度が30℃を越えていれば、温度センサ203は温度保持部204の冷却動作を開始させ、温度センサ202の検出温度が30℃より下がれば、逆に加熱動作を開始させる。この繰返しにより、図5(e)に示すように、FPP本体201は目標温度Ti=30℃を中心として、+ΔT,-ΔTの範囲に保持される。このようにして、移動時に最も必要とされる放射線検出感度を維持することができる。なお、ΔTはT1の値に対して数%のオーダーである。なお、ΔTはT1の値に対して数%のオーダーである。

【0019】また、非稼動時の目標温度を、低温丁2=

1:0℃と高温する=40℃の間になるように、温度設定 部30 1に設定する。よって、温度コントローラ203 は、温度センサ202の検出温度が40℃を越えていれ は、温度保持部204の冷却動作を開始させ、温度セン サ202の検出温度が10℃より下がれば、加熱動作を 開始させる。そして、検出温度が10℃以上40℃以下。 のときには、加熱も冷却も行わせない。このようにし て、FPD本体201の提供を回避して長寿命化を図る とともに、無駄なエネルギの消費も抑制することができ る。なお、非稼動状態において、一例として、FPD本 休20.1を10℃以上4.0℃以下に保持するものと説明 したが、例えば40℃近くに保持されていたものを稼動 状態へ移行しようとすると、稼動時の温度30℃まで、 温度保持部2:04を冷却動作させて約1:0℃温度を下げ。 ることが必要となる。しかし、急激に温度を下げようと すると、FPD本体201の内外に結婚を生じて、電気 回路のショートや電響に繋がることが概念される。そこ で、非稼動時の目標温度のうち、高温丁、3を稼動時の目 標温度エオと同じ30℃か、それよりも低い温度に設定。 しておくものとすれば、非常動状態にあったものを辞動 状態へ移行する際には、少なくとも温度を上げる方向へ 温度保持部204を動作させることになる。よって、結 の問題を生じさせることはなく。安全性を保つことが:

【0020】ところで、温度保持部204の加熱動作時を に、制御系の故障などによって、温度制御ができずに加。 熱動作をし続けるような状況となって、FPD本体2D: 1の温度を異常に上昇させ、結果としてF-P-D本体2D 1を破壊させる事故につながることが予想される。この ような事故を防ぐために、図4に示した温度保持部2日 4の動作を制御する温度コントローラ203の回路にお いて、例えばスイッチR22に直列に非常用の温度スイ ッチSWを設けている。この温度スイッチSWは、例え ばパイヌタルを用いたものであり、保持温度を越えるあ る温度:(例えば50℃) に達すると温度スイッチSWが 開放し、強制的に温度保持部204への電流供給を遮断 して、加熱動作を停止させる。 なお、スイッチRT2に 直列に ある温度 (例えば O'C) 以下になると開放され、 る温度スイッチを設ければ、温度保持部204の冷却動 作時の制御系の故障にも対応することがきる。

100213 さて、これまで主にFPD200単体に関して、移動時、あるいは非移動時に、温度を適正に保持する手段の各種の実施の形態について説明したが、次に、このようなFPD200を備えたX執境形装置としての実施の形態について説明する。温度設定部301は、図1に示した制御装置300に設けられているものであって、X執機形装置のメインスイッチのオン/オブ情報の供給を受けて、FPD200の温度コントローラ203へ、移動時または非移動時別に、温度コントロール情報を提供する。また、温度設定部301は、FPD

200のオンノオフ制御や信号読み出し制御などの一連. の制御ルーチンの中で、稼動時または非稼動時毎のFP D200の保持温度を設定している。この設定温度は、 子めプログラミングされていてもよいし、操作部400 によって通宜設定することも可能である。なお、X鉄撮 ·影装置の非移動時にも、FPD200を適正な温度に保 持させることが必要なので、FPD用電源205は、× 鉄撮影装置のメインスイッチのオン/オフの影響を受け ないように、電源供給ラインは独立した回路配置となっ ている。また、非律動状態にあった×線撮影装置を移動 状態にするときは、FPO200は環境温度に応じて丁 2~T3の目標温度範囲に保持されているが、この温度/ がFPD200の稼動時の適正な目標温度T1とかけ離し れているような場合は、目標温度で「に達するまで相当 の時間を要することになる。また、XQQを装置をFP D200が目標温度T1にある状態で動作させなけれ は、良好な画像を得ることができない。

【0022】そこで、温度センサ202の検出出力を制。 御装置300に取り込み、温度センザ202の検出温度、 が、FPD200の目標温度T1に達するまでに要する 時間、すなわち撮影が可能になるまでの時間を子測し、 その時間を例えば、操作卓400に備えられている表示 器や、或いは画像を表示するための表示装置6.0.0など に表示させる。これは、温度保持部204の冷却能力や 加熱能力は予め分かっているので、温度センサ2.02で 検出した現在の温度と目標温度との差を求め、この値 と、温度保持部204の能力や環境温度などを勘案し て、所定の演算プログラムによって演算することによっ て、撮影が可能になるまでの時間を子測し、その時間を 表示するものである。よって操作者などは、この表示さ れた時間を確認しながら、撮影準備などの作業をするこ とができ、持ち時間を有効に活用することができる。さ らに、温度センサ202の検出出力を制御装置300に 取り込み、温度センサ2 0.2 の検出温度が、T.1 を中心 として+ ΔT、- ΔTの範囲にあるときのみ、X線発生 器100からのX鉄照射を可能とし、上記の範囲を外れ ているときには、×Qに対を禁止するようなインターロ ック回路を制御装置300に組み込むようにすれば、適 正温度に達していないうちに誤まって×線を照射して、 不解明な透視画像を得てしまったり、撮影のやり直しに よって魚者への被曉線量を増加させるという不都合を防 止することができる。

【0023】次に、FPD200を×線撮影装置に取付けて使用する場合について、図6を参照して説明する。図6は、図示しない寝台に寝ている患者などの抜換体Pの傍に、手技を行う医師などの宿者Dが立っている状態で、×線撮影装置に取付けられたFPD200が、接換体Pの上に位置している様子を模式的に示したものである。よって、×線は被検体Pの骨面側から照射されることになる。この場合、FPD200は、内部に温度コン

トローラ203や温度保持部204が設けられたものと なっている。そして、FPD200には、被検体Pの調 側に位置するように吸気ロ200eが設けられ、被検体 Pの脚側に位置するように排気口200.6が設けられて いる。さらに、排気口2000には、フード2000が 取付けられている。よって、図5には示されていないフ ァン205の動作に伴ない、空気は吸気口200 eから FPD200の筐体内へ取り込まれ、図3に示した空気: 層201eなどを通り、温度保持部204を構成するペ ルチェ素子に取付けられた故熱フィンと熱交換を行いな。 がら、排気口20.06から外部へと排出される。この排 出される空気の流れば、フード2.000 oによって、彼検・ ・体 Pの脚元側へ流されるので、被検体Pや術者 Dベ熱風 や冷風を吹き付けて不快な気持ちにさせることを防止で きる。従って、宿者口にとっては、気を散らすことなく 手技を整然と進めることができる。ここで、フート2〇 0 0 を回転可能に構成して、適宜排気の流れの向きを変 えられるようにしておけば、手技に応じて術者Dや被検。 休尺に担気が当たらないようにすることができる。ま た。吸気ロ 2 0.0 6 にもフードを設けたり、 このフード を回転可能にしてもよい。

[10024] なお、本発明は、上述の実施の形態に限定されるものではなく、種々の形態での実施が可能である。例えば、放射線検出器の実施の形態として、直接変換型のフラットパネル型放射線検出器について説明したが、本発明は、間接変換型のフラットパネル型放射線検出器にも適用できることは言うまでもない。また本発明は、医療用の×線線医装置に限らず、例えば非破壊検査・装置のような工業用の×線検査装置にも適用することができる。

[0025]

【発明の効果】以上詳細に説明したように、請求項1に記載の発明によれば、放射線検出器を、移動時には検出特性を安定に保ち、非稼動時には結論の発生や損傷を防止することができる。また、請求項目に記載の発明によれば、放射線検査装置の置かれている環境に応じて、放射線検出手段を所足の温度に保持することができる。 線検査装置を安定に機能させることができる。

【図面の簡単な説明】

[図1] 本発明を適用した、医療用×鉄路影装置の一実施の形態の概略構成を示した系統図である。

[図2] 本発明に係る放射線検出器の一実施の形態を説 明するために示した系統図である。

[図3] 本発明に係る放射線検出器の一実施の形態の断面構造を模式的に示した説明図である。

【図4】本発明に係る放射執検出器における温度制御部分の一実施の形態を示した回路構成図である。

【図5】本発明に係る放射線検出器の保持温度を説明するために示した説明図である。

【図6】本発明に係る放射線検出器を備えた×線撮影装

置の使用状況の一形態を説明した説明図である。

[図7]公知のフラットパネル型×線検出器の一例の概略構成を示した説明図である。

【図8】図フに示したフラットパネル型×線検出器の信号請み出し回路の説明図である。

【図9】公知のフラットパネル型×線検出器を構成する 画素の断面構造の一例を模式的に示した説明図である。

【図 1 Q】図9に示したフラットパネル型×線検出器を 、構成する画素の等価回路の説明図である。

【符号の説明】

100 X镍発生器

200 フラットパネル型×線換出器

2.0.1 フラットパネル型×線検出器本体

202 温度センサ

2:03 温度コントローラ

2.04 温度保持部

2:05 ファン

206 FPD用電源

3:00 制御装置

3.0.1 温度設定部

4:00: 操作卓

500 画像処理装置

6.00、表示装置



